

2018年12月吉日

お客様各位

永田精機株式会社

<http://www.nagata-seiki.co.jp>

インターネットコン ジャパン 2019 出展のご案内

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年1月16日(水)～18日(金)東京ビックサイトにて
インターネットコンジャパンが開催されます。

今回の展示会では、下記の機種を展示する予定です。

ご来場の際には、是非当社ブースにお立ち寄りいただきたくご案内方々
ご挨拶申し上げます。

敬具

出展機概要

1. NK170 [テーピングリール内 検査装置]

テーピング完了リール内を高速外観検査する装置です。
独自のカバーテープシワ取り機構で、より安定した検査を実現します。

2. NMK040 [3面 外観検査装置]

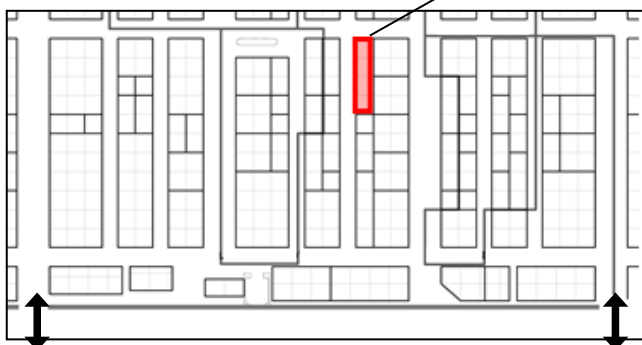
パーツフィーダーから供給されたワークをガラステーブル上で高速外観検査を行い、
良・不良品の選別を行う装置です。

3. テープフィーダー

テーピングされた部品を供給するモジュールです。
優れた部品供給速度と高い部品位置決め精度を発揮します。

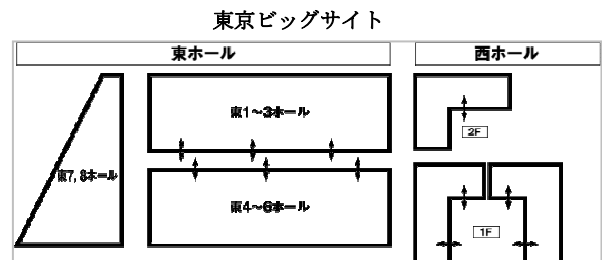
展示ブース

弊社ブース 「E8-17」



東2ホール 出入口

東1ホール出入口



以上